

各位股東：

於過去一年，由於市場對無線系統、電腦及電子產品之需求不斷增加，亞洲印刷電路板產量因而較前一年有所增長。我們憑藉有效之業務策略，把握商機，並與市場同步增長。此外，我們亦成功達致若干目標，其中最重要性的，當推達進精電控股有限公司（「本公司」）於二零零六年六月二十三日在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。

於回顧年度，本集團致力開發多層印刷電路板（「PCB」），並獲得大幅增長。投入更多資源發展多層PCB令我們得以抵銷單面及雙面PCB毛利率收窄之負面因素，並於年內維持毛利率。本集團於二零零六年底收購的中山新廠房於二零零七年六月投入廠商生產後，將可提高多層PCB之產能，並在未來數年生產多達10至12層的PCB。

年內我們亦與海外PCB市場攜手合作，擴大全球客戶網絡，並因而推動本集團進一步滲透台灣、韓國和新加坡等亞洲市場，以及土耳其、德國等歐洲市場。除了亞洲和歐洲，我們亦憧憬美國市場，並已成功在當地作出部份突破。

展望未來，中國經濟不斷增長及全球各地對PCB之需求急增，均對提高利潤起了積極作用。本集團策略為持續採納資料詳實之舉措，並慎重行事，審慎理財，從而保障投資者，讓其獲取最大利益。

最後，本人謹代表董事會向各位股東、管理層、員工及客戶在過去數年大力支持本集團，致以衷心感謝。我們的員工工作熱誠，努力不懈，本集團相信這將可持續為股東帶來持久及理想之回報。

代表董事會

主席  
楊凱山